重庆市经济和信息化委员会

关于开展投行投重庆——“科技产业金融”

一体化路演的通知

有关投融资机构、企业：

为贯彻落实党的二十大报告、中央经济工作会议关于“科技—产业—金融”良性循环的要求，以及工业和信息化部深入推进产融合作，扩大实施“科技产业金融一体化”专项，常态化开展投融资路演的工作部署，助力科技成果转化和产业高质量发展，市经济信息委拟召开投行投重庆——“科技产业金融”一体化路演活动。现将有关事项通知如下。

1. 活动时间

2025年4月28日（星期一）14:30—17:00

1. 活动地点

重庆两江新区高科希尔顿酒店高科厅

1. 参会人员

（一）市级有关部门、中央在渝有关单位。

市委金融办、市科技局、市经济信息委、金融监管总局重庆监管局、重庆证监局等相关部门负责人。

1. 市属国有企业、相关机构。

重庆渝富控股集团、深交所重庆服务基地、现代产业投资基金（重庆）协作联盟、重庆股份转让中心、深交所创新创业投融资服务平台相关负责人。

1. 区县经信部门。

产融合作试点城市、路演企业所属区县经信部门负责人。

（四）投融资机构。

市内外投资机构、在渝银行业金融机构、证券机构相关负责人。

（五）企业。

有股权融资需求的制造企业董事、财务总监等高级管理人员。

四、活动安排

1. 领导致辞；
2. 项目路演；
3. 机构问询。

五、其他事项

请拟参会单位于2025年4月21日（星期一）12:00前，扫描投行投重庆——“科技产业金融”一体化路演活动二维码（见附件）报名。名额有限，报满即止，报名结果以短信通知为准。联系人：程江渝；联系电话：67470679，15123352776。

附件：投行投重庆——“科技产业金融”一体化路演活动

二维码

重庆市经济和信息化委员会

2025年4月14日

附件

投行投重庆——“科技产业金融”一体化

路演活动二维码

